



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

649A 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)

芯片代码：A080BJ-00

芯片厚度：240±20μm

管芯尺寸：800×800μm²

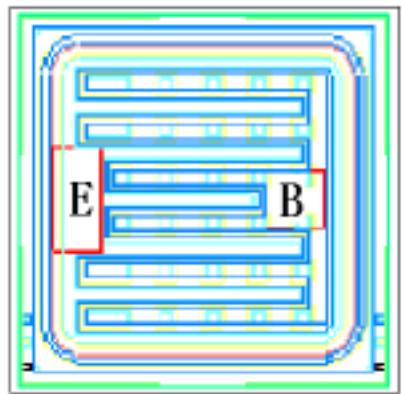
焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：2SB649A , HS649A , H649A

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150

T_j——结温..... 150

P_C——集电极功率耗散 (T_c=25) 20W

P_C——集电极功率耗散 (T_A=25) 1W

V_{CBO}——集电极—基极电压.....-180V

V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-160V

V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V

I_C——集电极电流.....-1.5A

电参数 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-180			V	I _C =-1mA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	I _C =-10mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-1mA , I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	V _{CB} =-160V , I _E =0
h _{FE}	直流电流增益	60	300			V _{CE} =-5V , I _C =-150mA
		30				V _{CE} =-5V , I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-500mA , I _B =-50mA
V _{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	V _{CE} =-5V , I _C =-150mA
f _T	特征频率		140		MHz	V _{CE} =-5V , I _C =-150mA
C _{ob}	共基极输出电容		27		pF	V _{CB} =-10V,I _E =0 , f=1MHz